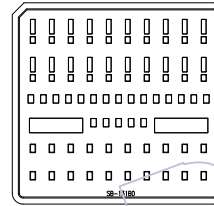


No. 1

产品装入真空盒内, 20SET/Tray
真空盒底规格: SB-131A0 (280*265*15.0mm)

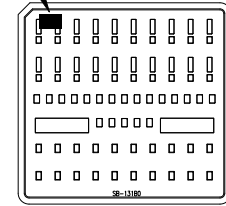


No. 2

盖上盒盖
真空盒盖规格: SB-131B0 (280*265*15.0mm)

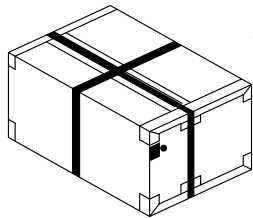
品名	
数量	
日期	

数量标签



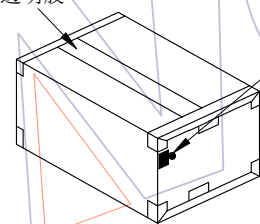
No. 3

贴标签于真空盒左上角



No. 7

打包装带

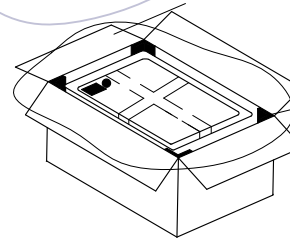


No. 6

封箱及贴标签于纸箱侧面的左上角

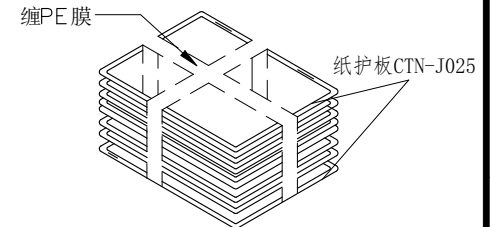
WCON 瑞峰电子(广东)有限公司		3
客户名称		HSF
物料号		环保
物料名称		ROHS
PCS		日期
数量		日期

贴外箱标签及ROHS标签



No. 5

纸箱内需套防水袋, 再将真空盒装入纸箱
(1扎/箱, 400SET/箱) 加一包干燥剂后封口,
四周各放置一个纸护角CTN-J022
纸箱规格: CTN-74 (30.5*30*33.5cm)



No. 4

20盒为一扎, 上下各放一块纸护板
再用PE膜缠绕成十字形

说明:

- 产品如图所示型态放入真空盒
- 注意各标签样式、位置及方向的一致性;
- 打外箱包装带时需注意, 打为十字型。

变更记录

A0	2022/07/29	NEW	变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANGE	核准 APPROVE	零件图	颜色 COLOR	SCALE		fit	WCON	WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO., LTD	
						X.		±0.50	UNIT				mm
版次 REV	日期 DATE	变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANGE	核准 APPROVE	核准 APPROVE	X.X	材质 MATERIAL	UNIT	mm	SIZE	料号 PART NO.	6362-08MX1SXMCBAX 6362-08MXHSXMCBA1&2	
						X.XX		±0.10	SIZE				A4
						X.XXX	设计 DESING	苏珊	2022/07/29	SHEET	1/2	品名 TITLE:	1.27mm Micro I/O公头SOLDER TYPE 8P组件 1.27mm Micro I/O公头IDC TYPE 8P组件 包装规范
						Angle		审核 CHECK	核准 APPROVE	PROJ.	1/2		
						X.	± 2'						
						DIM	TOL						